

# E19-868M30S 产品规格书

SX1276 868MHz 1W SPI 贴片型无线模块



#### 成都亿佰特电子科技有限公司 Chengdu Ebyte Electronic Technology Coultd



### 第一章 概述

#### 1.1 简介

E19-868M30S 是基于美国 Semtech 生产的 SX1276 为核心自主研发最 大发射功率为 1W 的 868MHz 贴片式 LoRa™无线模块,使用工业级高精度 32MHz 晶振。

由于采用原装进口的 SX1276 为模块核心, 在原有基础上内置了功率 放大器(PA)与低噪声放大器(LNA),使得最大发射功率达到1W的同时 接收灵敏度也获得进一步的提升, 在整体的通信稳定性上较没有功率放 大器与低噪声放大器的产品大幅度提升。由于其采用先进的 LoRa™ 调制 技术,在抗干扰性能、通信距离都远超现在的 FSK、GFSK 调制方式的产 品。该模块主要针对智能家庭、无线抄表、科研和医疗以及中远距离无线 通信设备。由于射频性能与元器件选型均按照工业级标准,并且该产品已 获得 FCC、CE、RoHS 等国际权威认证报告。



由于该模块是纯射频收发模块,需要使用 MCU 驱动或使用专用的 SPI 调试工具。

#### 1.2 特点功能

- 理想条件下,通信距离可达 10km;
- 最大发射功率 1W, 软件多级可调;
- 支持全球免许可 ISM 868MHz 频段;
- LoRa<sup>™</sup>模式下支持 0.018k~37.5kbps 的数据传输速率;
- FSK 模式下支持最高 300kbps 的数据传输速率;
- 支持多种调制模式, LoRa™/FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK:
- FIFO 容量大,支持256Byte 数据缓存;
- 支持 2.5~5.5V 供电, 大于 5.0V 供电均可保证最佳性能;
- 工业级标准设计,支持-40~+85℃下长时间使用;
- IPEX 接口、邮票孔可选,便于用户二次开发,利于集成.

#### 1.3 应用场景

- 家庭安防报警及远程无钥匙进入;
- 智能家居以及工业传感器等;
- 无线报警安全系统;
- 楼宇自动化解决方案;
- 无线工业级遥控器;
- 医疗保健产品;
- 高级抄表架构(AMI);
- 汽车行业应用。

## 第二章 规格参数

### 2.1 极限参数

<b>十</b>	性	能	タンナ	
主要参数	最小值	最大值	备注 	
电源电压 (V)	0	5. 5	超过 5.5V 永久烧毁模块	
阻塞功率(dBm)	-	10	近距离使用烧毁概率较小	
工作温度(℃)	-40	+85	工业级	

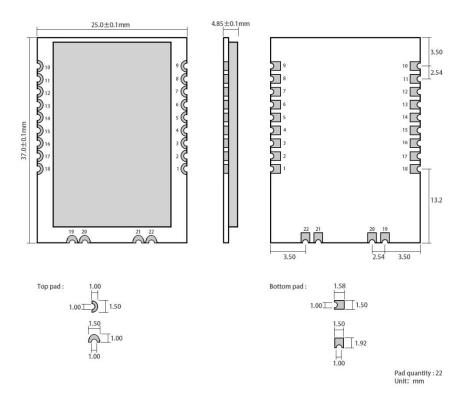
### 2.2 工作参数

主要参数		性能			备注
	工女少奴	最小值	典型值	最大值	田仁
	工作电压 (V)	3. 3	5.0	5. 5	≥5.0V 可保证输出功率
	通信电平 (V)		3. 3		使用 5V TTL 有风险烧毁
	工作温度(℃)	-40	-	+85	工业级设计
	工作频段 (MHz)	862	868	893	支持 ISM 频段
ᅶᆈ	发射电流 (mA)		620		瞬时功耗
功耗	接收电流(mA)		23		
和	休眠电流 (µA)		3.0		软件关断
	最大发射功率 (dBm)	28.5	30	30	
	接收灵敏度(dBm)	-146	-148	-150	灵敏度测试条件为空速 0.3kbps, Coding rate
					4/5, 扩频因子 12
	空中速率(kbps)	1.2	-	300	FSK
	工工处中(kubs)	0.018	-	37. 5	Lora™

主要参数	描述	备注
参考距离	10000m	晴朗空旷环境,天线增益 5dBi, 天线高度 2米, 空中速率 0.3kbps
FIF0	256Byte	单次发送最大长度
晶振频率	32MHz	
调制方式	LoRa <sup>™</sup> (推荐)	FSK/GFSK/MSK/GMSK/00K
封装方式	贴片式	
接口方式	2.54mm	邮票孔
通信接口	SPI	0~10Mbps
外形尺寸	25*40mm	
天线接口	邮票孔/IPEX	等效阻抗约 50 Ω

#### EBYTE 成都亿佰特电子科技有限公司

# 第三章 机械尺寸与引脚定义



引脚序号	引脚名称	引脚方向	引脚用途			
1	GND		地线,连接到电源参考地			
2	DI05	输入/输出	可配置的通用 IO 口(详见 SX1276 手册)			
3	DIO4	输入/输出	可配置的通用 IO 口(详见 SX1276 手册)			
4	DI03	输入/输出	可配置的通用 IO 口(详见 SX1276 手册)			
5	DI02	输入/输出	可配置的通用 IO 口(详见 SX1276 手册)			
6	DIO1	输入/输出	可配置的通用 IO 口(详见 SX1276 手册)			
7	D100	输入/输出	可配置的通用 IO 口(详见 SX1276 手册)			
8	RST	输入	芯片复位触发输入脚			
9	GND		地线,连接到电源参考地			
10	GND		地线,连接到电源参考地			
11	VCC		供电电源,范围 4.75 ~5.5V (建议外部增加陶瓷滤波电容)			
12	SCK	输入	SPI 时钟输入引脚			
13	MISO	输出	SPI 数据输出引脚			
14	MOSI	输入	SPI 数据输入引脚			
15	NSS	输入	模块片选引脚,用于开始一个 SPI 通信			
16	TXEN	输入	射频开关脚控制;发射时,TXEN 高电平,RXEN 低电平			
17	RXEN	输入	射频开关脚控制;接收时,RXEN 高电平,TXEN 低电平			
18	GND		地线,连接到电源参考地			
19	ANT		天线			
20, 21, 22	GND		地线,连接到电源参考地			



### 第四章 基本操作

#### 硬件设计 4. 1

- 推荐使用直流稳压电源对该模块进行供电,电源纹波系数尽量小,模块需可靠接地;
- 请注意电源正负极的正确连接,如反接可能会导致模块永久性损坏;
- 请检查供电电源,确保在推荐供电电压之间,如超过最大值会造成模块永久性损坏;
- 请检查电源稳定性, 电压不能大幅频繁波动;
- 在针对模块设计供电电路时,往往推荐保留30%以上余量,有整机利于长期稳定地工作;
- 模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分;
- 高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方,若实在不得已需要经过模块下方,假设模块焊接在 Top Layer, 在模块接触部分的 Top Layer 铺地铜(全部铺铜并良好接地),必须靠近模块数字部分并走线在 Bottom Layer;
- 假设模块焊接或放置在 Top Layer, 在 Bottom Layer 或者其他层随意走线也是错误的, 会在不同程度影响模块的杂散 以及接收灵敏度;
- 假设模块周围有存在较大电磁干扰的器件也会极大影响模块的性能,跟据干扰的强度建议适当远离模块,若情况允许 可以做适当的隔离与屏蔽;
- 假设模块周围有存在较大电磁干扰的走线(高频数字、高频模拟、电源走线)也会极大影响模块的性能,跟据干扰的 强度建议适当远离模块,若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽;
- 通信线若使用 5V 电平,必须串联 1k-5.1k 电阻(不推荐,仍有损坏风险);
- 尽量远离部分物理层亦为 2. 4GHz 的 TTL 协议,例如: USB3. 0;
- 天线安装结构对模块性能有较大影响,务必保证天线外露,最好垂直向上。当模块安装于机壳内部时,可使用优质的 天线延长线,将天线延伸至机壳外部;
- 天线切不可安装于金属壳内部,将导致传输距离极大削弱。

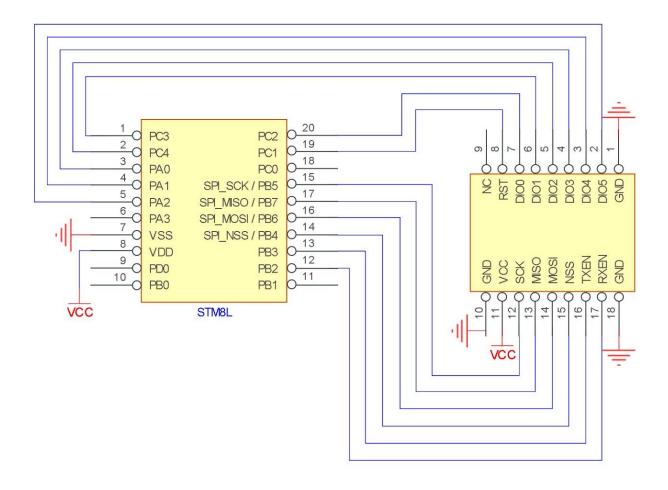
#### 4. 2 软件编写

- 此模块为 SX1278/SX1276+PA+LNA, 其驱动方式完全等同于 SX1278/SX1276, 用户可以完全按照 SX1278/SX1276 芯片册
- DI00、DI01、DI02、DI03、DI04、DI05 是一般通用 I/O 口,可以配置成多种功能,详见 SX1278 手册。若不使用可 以悬空:
- RST、TXEN、RXEN 引脚都必须连接, 其中 RST 控制芯片的复位, TXEN、RXEN 引脚控制射频开关;
- 注意接地良好,有大面积的铺地,电源纹波小,应增加滤波电容并尽量靠近模块 VCC 与 GND 引脚;
- SPI 通讯速率不宜设置过高,通常 1Mbps 是被推荐的;
- 发射时,置 TXEN 脚为高电平, RXEN 脚为低电平;接收时,置 RXEN 脚为高电平, TXEN 脚为低电平;关断前,置 TXEN、RXEN 脚为低电平:
- 可在芯片空闲时重新初始化寄存器配置以获得更高的稳定性。



### 第五章 基本应用

### 5.1 基本电路





### 第六章 常见问题

#### 6.1 传输距离不理想

- 当存在直线通信障碍时,通信距离会相应的衰减;
- 温度、湿度,同频干扰,会导致通信丢包率提高;
- 地面吸收、反射无线电波,靠近地面测试效果较差;
- 海水具有极强的吸收无线电波能力, 故海边测试效果差;
- 天线附近有金属物体,或放置于金属壳内,信号衰减会非常严重;
- 功率寄存器设置错误、空中速率设置过高(空中速率越高,距离越近);
- 室温下电源低压低于推荐值, 电压越低发功率越小;
- 使用天线与模块匹配程度较差或天线本身品质问题。

#### 6.2 模块易损坏

- 请检查供电电源,确保在推荐供电电压之间,如超过最大值会造成模块永久性损坏;
- 请检查电源稳定性, 电压不能大幅频繁波动;
- 请确保安装使用过程防静电操作, 高频器件静电敏感性;
- 请确保安装使用过程湿度不宜过高,部分元件为湿度敏感器件;
- 如果没有特殊需求不建议在过高、过低温度下使用。

#### 6.3 误码率太高

- 附近有同频信号干扰,远离干扰源或者修改频率、信道避开干扰;
- SPI 上时钟波形不标准, 检查 SPI 线上是否有干扰, SPI 总线走线不宜过长:
- 电源不理想也可能造成乱码, 务必保证电源的可靠性;
- 延长线、馈线品质差或太长,也会造成误码率偏高。

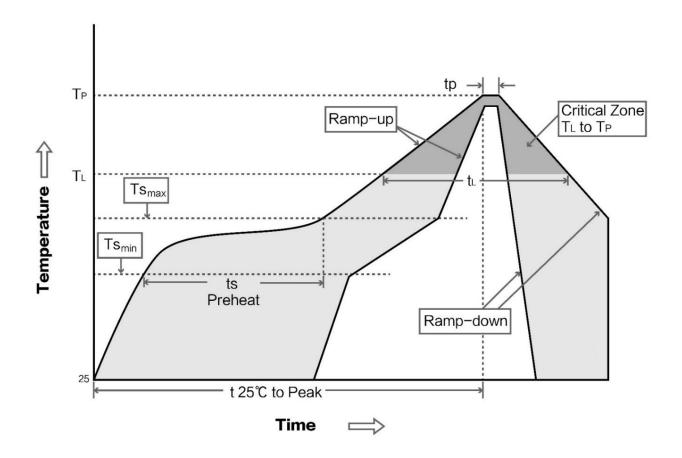
### EBYTE 成都亿佰特电子科技有限公司

## 第七章 焊接作业指导

### 7.1 回流焊温度

Profile Feature	曲线特征	Sn-Pb Assembly	Pb-Free Assembly
Solder Paste	锡膏	Sn63/Pb37	Sn96.5/Ag3/Cu0.5
Preheat Temperature min (Tsmin)	最小预热温度	100℃	150℃
Preheat temperature max (Tsmax)	最大预热温度	150℃	200℃
Preheat Time (Tsmin to Tsmax)(ts)	预热时间	60-120 sec	60-120 sec
Average ramp-up rate(Tsmax to Tp)	平均上升速率	3℃/second max	3℃/second max
Liquidous Temperature (TL)	液相温度	183℃	217℃
Time (tL) Maintained Above (TL)	液相线以上的时间	60-90 sec	30-90 sec
Peak temperature (Tp)	峰值温度	220−235℃	230-250℃
Aveage ramp-down rate (Tp to Tsmax)	平均下降速率	6℃/second max	6℃/second max
Time 25℃ to peak temperature	25℃到峰值温度的时间	6 minutes max	8 minutes max

### 7.2 回流焊曲线图





## 第八章 相关型号

模块型号	芯片方案	载波频率	散波频率 发射功率 通信距离		封装形式	天线形式
<b>模</b> 块空节	心月刀余	Hz	dBm	km	到表形式	八旦万山
E19-433M20S2	SX1278	433M	20	5	贴片	邮票孔
E19-433M20SC	SX1278	433M	20	5	贴片	邮票孔
E19-868M20S	SX1278	868M	20	5	贴片	邮票孔
E19-915M20S	SX1278	915M	20	5	贴片	邮票孔
E19-433M30S	SX1278	433M	30	10	贴片	邮票孔
<u>E19-868M30S</u>	SX1278	868M	30	10	贴片	邮票孔/IPEX
<u>E19-915M30S</u>	SX1278	915M	30	10	贴片	邮票孔/IPEX

## 第九章 天线指南

### 9.1 天线推荐

天线是通信过程中重要角色,往往劣质的天线会对通信系统造成极大的影响,故我司推荐部分天线作为配套我司无线模 块且性能较为优秀且价格合理的天线。

产品型号	类型	频段	增益	尺寸	馈线	接口	特点
广阳盆节	<b>大型</b>	Hz	dBi	mm	cm		
TX868-JZ-5	胶棒天线	868M	SMA-J	2.0	50	-	超短直式,全向天线
TX868-JK-20	胶棒天线	868M	SMA-J	3.0	200	-	可弯折胶棒,全向天线
TX868-XPL-100	吸盘天线	868M	SMA-J	3.5	290	100	小型吸盘天线, 性价比

### 9.2 天线选择



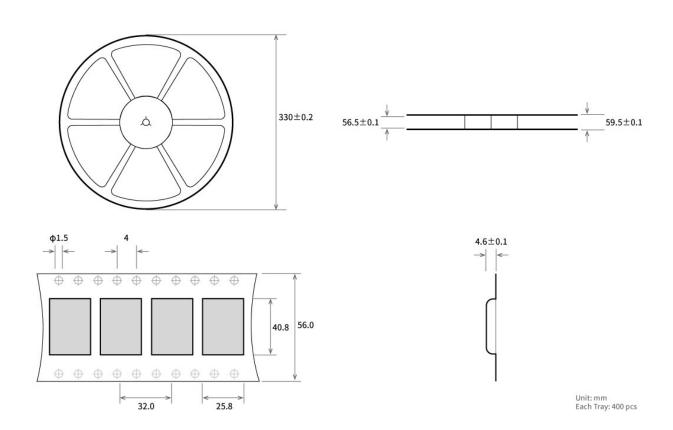
使能邮票半孔 (默认)



使能 IPEX 接口

#### EBYTE 成都亿佰特电子科技有限公司

### 第十章 批量包装方式



### 修订历史

版本	修订日期	修订说明	维护人
1.0	2017-10-16	初始版本	huaa
1.1	2018-5-23	内容增加	huaa
1.2	2018-9-21	手册拆分	huaa
1.3	2019-2-16	内容增加	Ray

## 关于我们



销售热线: 4000-330-990 公司电话: 028-61399028 技术支持: <u>support@cdebyte.com</u> 官方网站: www.ebyte.com

公司地址: 四川省成都市高新西区西芯大道 4 号创新中心 B333-D347

